

檔 號：RND0206
保存年限：5

城市學校財團法人臺北城市科技大學 函

地址：台北市北投區學園路2號
聯絡人：電腦與通訊工程系 李振農老師
電子信箱：hycheng@tpcu.edu.tw
聯絡電話：(02)2892-7154分機8738
傳真電話：(02) 28917155

受文者：國立暨南國際大學

發文日期：中華民國105年4月20日
發文字號：城市電通字第1050004014號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：2016工程科技應用研討會海報(1051200401_1_2016研討會海報.jpg)

主旨：檢送本校工程學院主辦『2016工程科技應用研討會』以工程科技應用，包括通訊、資訊、電機、機械、電子、光電等為主軸，論文徵稿訊息，惠請公告並轉知 貴校師生踴躍參加，請查照。

說明：

- 一、研討會日期及地點：105年6月3日(星期五)假本校財經大樓(2樓國際會議廳)舉行。
- 二、論文投稿日期：即日起至105年4月22日截止，投稿資訊請參閱本研討會網址<http://www.eng.tpcu.edu.tw/files/90-1002-3.php>。
- 三、檢附本研討會徵稿海報，詳細資訊請參閱本研討會網址：<http://www.eng.tpcu.edu.tw/files/90-1002-3.php>。

正本：大葉大學、大漢技術學院、中華大學、中華學校財團法人中華科技大學、仁德醫護管理專科學校、光宇學校財團法人元培醫事科技大學、元智大學、文藻學校財團法人文藻外語大學、世新大學、正修科技大學、永達技術學院、廣亞學校財團法人育達科技大學、明志科技大學、長庚大學、南華大學、建國科技大學、真理大學、馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校、高雄市立空中大學、高雄醫學大學、國立中山大學、國立中央大學、國立中正大學、國立中興大學、國立交通大學、國立成功大學、國立宜蘭大學、國立東華大學、國立空中大學、國立虎尾科技大學、國立屏東科技大學、國立政治大學、國立高雄大學、國立高雄師範大



電子公文

研究發展處



100

裝



線

學、國立高雄海洋科技大學、國立高雄第一科技大學、國立清華大學、國立陽明大學、國立雲林科技大學、國立勤益科技大學、國立嘉義大學、國立彰化師範大學、國立暨南國際大學、國立臺中科技大學、國立臺中教育大學、國立臺北大學、國立臺北科技大學、國立臺北教育大學、國立臺北護理健康大學、國立臺東大學、國立臺東專科學校、國立臺南大學、國立臺南藝術大學、國立臺灣大學、國立臺灣科技大學、國立臺灣師範大學、國立臺灣海洋大學、國立臺灣藝術大學、國立臺灣體育運動大學、國立臺北藝術大學、國立體育大學、朝陽科技大學、華夏學校財團法人華夏科技大學、華梵大學、慈濟學校財團法人慈濟科技大學、萬能學校財團法人萬能科技大學、義守大學、實踐大學、臺北市立大學、輔英科技大學、遠東科技大學、銘傳大學、龍華科技大學、國立高雄餐旅大學、國立高雄應用科技大學、國立臺南護理專科學校、國立澎湖科技大學、崇右技術學院、崑山科技大學、淡江大學、健行學校財團法人健行科技大學、蘭陽技術學院、景文科技大學、慈惠醫護管理專科學校、慈濟學校財團法人慈濟大學、僑光科技大學、嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學、臺北醫學大學、台南家專學校財團法人台南應用科技大學、輔仁大學學校財團法人輔仁大學、德明財經科技大學、黎明技術學院、樹人醫護管理專科學校、樹德科技大學、中信學校財團法人中信金融管理學院、亞太學校財團法人亞太創意技術學院、靜宜大學、環球學校財團法人環球科技大學、中國文化大學、佛光大學、逢甲大學、中原大學、台北海洋技術學院、德霖技術學院、吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學、東南科技大學、中州學校財團法人中州科技大學、東方學校財團法人東方設計學院、康寧學校財團法人康寧大學、亞東技術學院、桃園創新科技學校財團法人桃園創新技術學院、中國醫藥大學、大華學校財團法人大華科技大學、中臺科技大學、長榮大學、中山醫學大學、明新科技大學、玄奘大學、中華醫事科技大學、美和學校財團法人美和科技大學、東吳大學、致理學校財團法人致理科技大學、和春技術學院、城市學校財團法人臺北城市科技大學、大同技術學院、南榮學校財團法人南榮科技大學、長庚學校財團法人長庚科技大學、國立臺灣戲曲學院、東海大學、大同大學、台灣首府學校財團法人台灣首府大學、耕莘健康管理專科學校、敏惠醫護管理專科學校、高美醫護管理專科學校、南臺科技大學、稻江科技暨管理學院、明道學校財團法人明道大學、國立臺北商業大學、醒吾學校財團法人醒吾科技大學、臺灣觀光學院、經國管理暨健康學院、弘光科技大學、國立金門大學、高鳳數位內容學院、修平學校財團法人修平科技大學、育英醫護管理專科學校、高苑科技大學、聖約翰科技大學、中國科技大學、大仁科技大學、嶺東科技大學、亞洲大學、聖母醫護管理專科學校、崇仁醫護管理專科學校、新生醫護管理專科學校、國立新竹教育大學、國立屏東大學、國立聯合大學、開南大學、法鼓學校財團法人法鼓文理學院、南開科技大學、馬偕學校財團法人馬偕醫學院、基督教台灣浸會神學院、臺北基督學院、財團法人一貫道天皇基金會一貫道天皇學院

副本：本校機械工程系、電機工程系、資訊工程系、電腦與通訊工程系

電話：04-2021150
交17:30後章

校長 連 信 仲

第二層決行

擬辦：

- 一、將來文上傳本校公文系統，
公告週知。
- 二、文陳閱後存。

教授兼研發長 楊德芳

代為決行

教授兼研發長 楊德芳

約用許孟瑜
助理員

2/3

2016



臺北城市大學

工程科技應用研討會

隨著工程科技的日新月異，通訊、資訊、能源與機電整合科技及其相關應用，已成為科技應用的重要一環。工程科技涵蓋領域相當廣泛，包括通訊、資訊、電機、機械、電子、光電等。為增進產學界在相關領域之交流，本校機電整合研究所自2009年起舉辦本研討會，升格科大後改由工程學院舉辦，藉由本會議，公開徵求論文，並邀請全國相關工程領域及政府機關代表等，就工程科技應用相關主題共同研討，並展現師生研究成果。所有被接受並完成註冊之論文，將收錄在會議論文集。

徵求論文 Call for Paper

論文主題：包含(但不限於)下列各領域

- | | | |
|------------------------|------------------|--------------------|
| ● <u>通訊技術應用</u> | ● <u>機器人系統技術</u> | ● <u>服務型機器人</u> |
| ● <u>電力電子轉換器</u> | ● <u>控制技術應用</u> | ● <u>影像處理技術與應用</u> |
| ● <u>電能監控與管理</u> | ● <u>熱流技術應用</u> | ● <u>光電元件材料與應用</u> |
| ● <u>固力設計與分析創新機構設計</u> | | ● <u>製造與材料技術應用</u> |
| ● <u>機電整合自動化生產與量測術</u> | | ● <u>綠能與節能技術</u> |
| ● <u>嵌入式晶片實務應用</u> | | ● <u>穿戴式裝置</u> |

投稿說明：

1. 論文邀稿、截稿：即日起至2016年04月22日(五)截止。
2. 論文定稿：2016年04月29日(五)。
3. 請以全文投稿，並使用本研討會提供之論文格式要求與範本，四至六頁為限，中英文皆可，須列關鍵字；全文將收錄於會議論文集(本論文集將申請ISBN)。
4. 論文格式及相關訊息，請點選臺北城市科技大學工程學院網頁，下載論文格式要求與範本。網址：<http://www.eng.tpcu.edu.tw>
5. 投稿方式：

請將論文電子檔(請同時上傳Word(請務必使用本研討會提供之論文格式要求與範本)與PDF(請自行轉檔)二種格式，請勿插入頁碼、圖檔請用JPG檔)逕寄 E-mail：

cnlee@tpcu.edu.tw 臺北城市科技大學 電腦與通訊工程系 李振農 老師 收

6. 投稿之論文若格式不符規定，主辦單位可逕行修正，不另行通知。

日期：2016年 06月 03日(星期五) 09:00 ~ 16:00

地點：臺北城市科技大學財經大樓(2樓國際會議廳)

主辦單位：臺北城市科技大學工程學院

協辦單位：臺北城市科技大學

